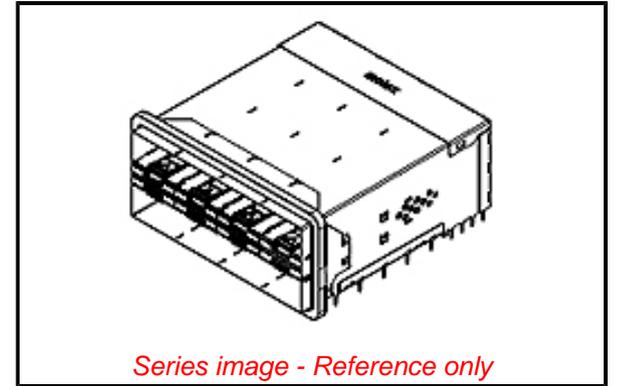


PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [1712242011](#)
Status: **Active**
Overview: High-Speed Pluggable I/O Solutions
Description: zSFP+ Stacked Ganged Assembly with Metal Spring Fingers, 2-by-2 with 4 Light Pipes, 80 Circuits

Documents:

3D Model	Application Specification AS-170071-0002-001 (PDF)
3D Model (PDF)	Packaging Specification PK-170071-002-001 (PDF)
Drawing (PDF)	Test Summary TS-170071-0001-001 (PDF)
Product Specification PS-170071-0001 (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)



Agency Certification

UL E29179

General

Product Family	I/O Connectors
Series	171224
Application	Module-to-Board
Component Type	Receptacle
Overview	High-Speed Pluggable I/O Solutions
Product Name	zSFP Plus, zSFP+
Type	N/A
UPC	884982823570

Physical

Circuits (Loaded)	80
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	100
Flammability	94V-0
Gender	Female
Lock to Mating Part	Yes
Material - Metal	High Performance Alloy (HPA)
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Matte Tin
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Net Weight	51.084/g
Number of Rows	2
Orientation	Right Angle
PCB Locator	Yes
PCB Retention	Yes
PCB Thickness - Recommended	2.36mm
Packaging Type	Tray
Panel Mount	No
Pitch - Mating Interface	0.80mm
Pitch - Termination Interface	0.80mm
Plating min - Mating	0.762µm
Plating min - Termination	0.762µm
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Ports	4
Surface Mount Compatible (SMC)	No
Temperature Range - Operating	-40° to +85°C
Termination Interface: Style	Through Hole - Compliant Pin

Electrical

Current - Maximum per Contact 0.5A

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Contained Per -
ECHA_01_2020 (16
January 2020

Halogen-Free

Status

Not Low-Halogen

For more information, please visit [Contact US](#)

China ROHS

ELV

RoHS Phthalates

China RoHS

Green Image

Not Relevant

Not Contained

Search Parts in this Series

[171224 Series](#)

Shield Type	N/A
Shielded	Yes
Voltage - Maximum	30V AC

Solder Process Data

Lead-free Process Capability	N/A
------------------------------	-----

Material Info**Reference - Drawing Numbers**

Application Specification	AS-170071-0002-001
Electrical Model Document	EE-170071-0001
Packaging Specification	PK-170071-002-001
Product Specification	PS-170071-0001
S-Parameter Model	SP-170426-1000
Sales Drawing	SD-171224-0002-001
Test Summary	TS-170071-0001-001

This document was generated on 04/17/2020

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9